

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “วิศวะ ’60 - Engineering Expo 2017



ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน และบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด มีกำหนดจัดงาน “วิศวะ’60” หรือ Engineering Expo 2017 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร EH100 - 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้ธีม “Engineering bring Smart Society” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม, เพิ่มโอกาส การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ประเทศไทย, เป็นช่องทางให้กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ Start up รวมทั้ง นวัตกรรมและผลงานทางวิศวกรรม ออกสู่สายตานักลงทุนและตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ, เป็น One-Stop-Shopping ให้นานาชาติเห็นความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมไทย, เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรม จากในประเทศและต่างประเทศ, เพื่อให้บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา และนักเรียนเข้าถึงเข้าใจอาชีพวิศวกรและ นวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในระยะยาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว สื่อมวลชน และช่างภาพทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเปิดงาน “การจัดงาน “วิศวะ’60- Engineering Expo 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคาร EH100-101 ไบเทค บางนา (รถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัด การประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภายในพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

- การแข่งขัน Bangkok Drone Racing Competition 2017, การแข่งขัน Hackathon UAV “Eye in the sky”
- พบกับ Mr. Eisaku Inoue นักเขียนแอนิเมชันชื่อดังจากญี่ปุ่น อาทิ Saint Seiya, One Piece, Dragon Ball Z จะมาเล่าประสบการณ์พร้อมแจกลายเซ็นให้แฟนๆชาวไทย
- การเสวนา/สัมมนา น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ อาทิ Digital Payment และการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศไทย, Smart Engineering with Openstack Public Cloud, The Ultimate Killer App, Autonomous

Revolution

และ...ในงานนี้งานเดียว...ที่จัดให้มีการต่อยอดทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม Business Matching แบบ Business to University (B2U) และ Business to Business (B2B)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานแถลงข่าวครั้งนี้ จะได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

สนใจติดตามข่าวได้ที่ www.engineeringexpo.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089-674-2530

E-Mail : Engineeringexpo.best@gmail.com

ลงข่าว : Pimdawan2017

ลงวันที่ : 06-11-60